# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

01304733

**PUBLICATION DATE** 

08-12-89

APPLICATION DATE
APPLICATION NUMBER

: 01-06-88 : 63136185

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

**INVENTOR:** 

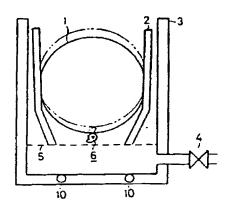
TSUMORI KIYOKO;

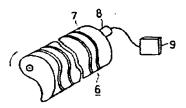
INT.CL.

H01L 21/304 B08B 3/04

TITLE

SEMICONDUCTOR WAFER WASHER





ABSTRACT:

PURPOSE: To wash semiconductor wafers uniformly and efficiently by providing a rotary driving means which is attached to a rotary shaft asymmetrically and rotates while it is touching the lower ends of the respective semiconductor wafers to move them upward while the wafers are made to rotate.

CONSTITUTION: Waveform grooves 7 which create swings of wafers 1 placed in a case 2 are provided on a rotary driving means 6 with a pitch corresponding to the pitch of the positions of the wafers 1 in the cage. The rotary driving means 6 is directly attached to a rotary shaft 8 asymmetrically. Therefore, the wafers 1 placed in the cage 2 dipped into a solution bath 3 are made to rotate while they are touching the curved surface of the rotary driving means 6 and moved upward while they are made to slide in the grooves of the cage 2 along with the rotation and, after they are moved to the uppermost positions, they are guided downward by the grooves of the cage 2. At that time, the wafers 1 are made to swing back and forth in accordance with the swings of the grooves 7 formed on the rotary driving means 6 and made to leave the cage 2 the surfaces of the wafers 1 are washed uniformly. With this constitution, washing solution penetrates completely and the whole wafer 1 can be washed uniformly and efficiently.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

JA 0304703

(54) SEMICONDUCTOR WAFER WASHER

(43) 8.12.1989 (19) JP (11) 1-304733 (A)

(21) Appl. No. 63-136185 (22) 1.6.1988

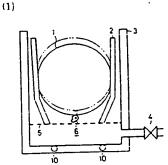
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) KIYOKO TSUMORI

(51) Int. Cl4. H01L21/304.B08B3/04

PURPOSE: To wash semiconductor wafers uniformly and efficiently by providing a rotary driving means which is attached to a rotary shaft asymmetrically and rotates while it is touching the lower ends of the respective semiconductor

wafers to move them upward while the wafers are made to rotate.

CONSTITUTION: Waveform grooves 7 which create swings of waters 1 placed in a case 2 are provided on a rotary driving means 6 with a pitch corresponding to the pitch of the positions of the wafers 1 in the cage. The rotary driving · means 6 is directly attached to a rotary shaft 8 asymmetrically. Therefore, the wafers 1 placed in the cage 2 dipped into a solution bath 3 are made to rotate while they are touching the curved surface of the rotary driving means .6 and moved upward while they are made to slide in the grooves of the cage 2 along with the rotation and, after they are moved to the uppermost positions, they are guided downward by the grooves of the cage 2. At that time, the wafers 1 are made to swing back and forth in accordance with the swings of the grooves 7 formed on the rotary driving means 6 and made to leave the cage 2 the surfaces of the wafers 1 are washed uniformly. With this constitution, washing solution penetrates completely and the whole wafer 1 can be washed uniformly and efficiently.



#### (発明が解決しようとする課題)

この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、かごの対向海内に支持されるウエハの支持位置を洗浄液中で移動させて洗浄液をウエハとかごの接触面にも速く到違させるとともに、超音波の定在波をウエハに均一に当てることのできる半導体ウエハの洗浄装置を得ることを目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

この発明に係る半導体ウエハの洗浄装置は、液

し、6は前記ウェストラと上下に浮遊回転に形成したのまり、外形を曲面状に形成は広弦には、外形を曲面状に形成は広弦には、外形を曲面が、2回転駆動体ででは、2に立った。3には立った。3にはは立った。3には立った。3には立った。3にはは立った。3にはは立った。3にはは立った。3にははいることはははないまた。3にはは立つにははははないまた。3にはははははないるにははないまた。3にはははないまた。3にははないまたるはないまた。3にははないまた。3にはないまたるないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまなるはないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまたるはないまた

次に動作について説明する。

液槽3は常時層流を保ちつつオーバフローしめ、 洗浄液の滞留を防いでいる。この液槽3に沈め動 れたかご2に並置されたウエハ1は、回転駆動体6の回転に投触し、この回転駆動体6の回転には って回転する。回転駆動体6は非対称に軸受され ているから、ウエハ1はかご2の溝中を回転にむ わせ滑りながら上方へ移動し、最高位まで移動し たウエハ1はその位置からかご2の溝に案内され 根内の洗浄液中に収容されたかごに、複数の半導体ウェハが所定ピッチで並置され、下方より洗浄液が底板を介して供給され、半導体ウェハを洗浄装置において、洗浄液中の半導体ウェハの下部に、各半導体ウェハを回転させながら上方へ移動せしめる回転型効体を回転軸に非対称に設けたものである。

#### (作用)

この発明においては、回転駆動体が回転することにより半導体ウェハがかご内でランダムに浮遊して揺らぎ、半導体ウェハが最上位まで移動した後は、回転駆動体とは接触せずに落下し半導体ウェハが洗浄される。

#### ( 実 施 例 )

以下、この発明の一実施例を図面について説明 する。

第1図はこの発明の一実施例を示す半導体ウェ· ハの洗浄装置の構成断面図である。この図において、第3図、第4図と同一符号は同じものを示

また、超音波振動子10により超音波をかける際は、ウェハ1の回転により定在状の影響を防ぐことにもなる。この際、回転駆動体6の長軸を液面の1/4以上にすると3倍以上の定在波の影響を完全に防ぐことができるが、ウェハ1が液面より出ないように液槽3を深くする必要がある。

なお、上記実施例では洗浄装置について説明したが、液槽3が薬品の貯溜槽であってもよく、液中の薬液処理に使用しても同様の効果がある。

また、回転駆動体6に形成された溝7は必ずし も必要ではなく、これがない場合でも洗浄効果は 大きく変ることはない。

#### (発明の効果)

以上説明したように、この発明は液相内の洗涤 液中に収容されたかごに、複数の半導体ウェハが 所定ビッチで並置され、下方より洗浄液が底板を ・ ⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

#### 平1-304733 ⑩公開特許公報(A)

®Int. Cl. 4

₽.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月8日

H 01 L 21/304 B 08 B 3/04

341

T-7376-5F A-7817-3B

未請求 請求項の数 1 (全3頁) 審査請求

半導体ウエハの洗浄装置 会発明の名称

> 頭 昭63-136185 20特

昭63(1988)6月1日 願 223出

聖 @発

熊本県菊池郡西合志町御代志997 三菱電機株式会社熊本

製作所内

三菱電機株式会社 ⑪出 顋

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増雄 個代 理

外2名

1. 発明の名称

. 半導体ウエハの洗浄装置

#### 2.特許請求の範囲

液槽内の洗浄液中に収容されたかごに、複数の 半導体ウエハが所定ピッチで並置され、下方より 洗浄液が底板を介して供給され、前記半導体ウエ ハを洗浄する洗浄装置において、前記洗浄液中の 半導体ウエハの下部に、前記各半導体ウエハの下 端に当接して回転し、前記各半導体ウエハを回転 させながら上方へ移動せしめる回転駆動体を回転 軸に非対称に設けたことを特徴とする半導体ウエ ハの洗浄装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体装置の製造工程における半 導体ウェハの洗浄装置に関するものである。

・(従来の技術)

従来のこの種の装置としては、第3図に示すも のがあった。この図において、1は被洗浄物であ る半導体ウェハ(以下、単にウエハという)、2 はこのウエハ1を収容するかごで、両側に溝が切 ってあり、この溝でウエハ1が保持されている。 3 は液槽、 4 はこの液槽 3 内に、 例えば水等の洗 浄液を供給するための供給弁、5は前記液槽3の 底部に設けられた底板で、供給された洗浄液をウ エハ1の表面を流れるように乱れを生じさせるた めの多数の穴が所定の配置で形成されている。

また、第4図は洗浄効果を向上させるために液 相3の底部に超音波振動子10を設けた他の従来 装置を示すものである。

次に動作について説明する。

液槽3へは、供給弁4を開けることにより水等 の洗浄液を供給するが、この洗浄液は底部5に制 御されつつ常時供給され、オーバフローしてい

そこへかご2に入れたウエハ1を入れることに より、底板5で制御された洗浄液の流れがウエハ 1の表面に作用し、ウエハ1の表面が洗浄され

特開平1-304733(3)

なお、各図中の同一符号は同一または相当部分 を示す。

代理人 大 岩 増 雄 (外2名)

## 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す半導体ウェ ハの洗浄装置の構成略図、第2図は、第1図の回 転駆動体の詳細をする拡大斜視図、第3図、第4 図は従来の半導体ウェハの洗浄装置を示す構成略 図である。

図において、1は半導体ウェハ、2はかご、3 は液槽、4は供給弁、5は底板、6は回転駆動体である。

